2018年安世亚太科技股份有限公司

教育部产学合作协同育人项目申报书

|  |  |
| --- | --- |
| 所 属 学 校 |  |
| 项 目 类 型 | □新工科建设项目  □教学内容和课程体系改革 |
| 合作单位（盖 章） |  |
| 项目负责人（职务） |  |
| 联 系 电 话 |  |
| 通 讯 地 址 |  |
| 申 报 日 期 |  |

安世亚太科技股份有限公司

二○一八年三月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **协同育人合作类型选择** | | | | |
| **新工科建设项目** | | | **教学内容和课程体系改革** | |
| □ | 增材设计培训室建设 | | □ | 《3D打印机安装与维护教程》  《3D设计与打印基础教程》 |
| □ | 《增材设计与制造实战教程》 |
| □ | 增材制造实训室建设 | | □ | 《增材制造产品性能预测技术教程》 |
| □ | 《ANSYS有限元仿真技术工程实践》  《结构拓扑优化及参数优化技术教程》 |
| □ | 其他 | | □ | 《系统工程基础与工业再设计培训教程》 |
| **协同育人合作意向简述** | | | | |
| **（主要描述院校想要达到的合作目的、配套措施以及对企业的合作要求）**  **建议先电话沟通，然后再申报。** | | | | |
| **新工科建设项目现有基础状况简介（未选不填）** | | | | |
| 现有增材设计培训室设备情况（如无，就填写 无”） | | **硬件设备情况：例如：PC设备配置、数量** | | |
|  | | |
| **软件设备情况：例如:CAD+CAE+3D打印软件类型及数量等** | | |
|  | | |
| 现有增材制造实训室建设设备情况（如无，就填写 “无”） | | **软硬件设备情况：例如：扫描设备、工作站、3D打印机类型及数量、后处理设备等。** | | |
|  | | |
| 其他情况介绍 | |  | | |
| **教学内容和课程体系改革项目基础状况简介（未选不填）** | | | | |
| 主要介绍您和欲承接的教材相关的基础情况，包括但不限于负责人（参与人）个人成果介绍、开设相关课程相关情况和经验、培养人数等。对课程设置或开发的其他建议。 | | | | |
| **四、学校或学院意见** | | | | |
| 签字（盖章）  年 月 日 | | | | |